

■ご参考

【自動作成ツールにて作成した職務経歴書サンプル】

2009/6/16
 メイテック 太郎
 東京都品川区大崎1-11-1ゲートシティ大崎22F
 sample@xx.jp
 090-0000-0000

職務経歴書

■職務経歴

・株式会社AB
 事業内容：製造機器メーカー
 売上高：50,000百万円（08年度）
 従業員数：1000名
 非上場

期間	担当製品	担当業務	役割/メンバー数
2007年4月 ～ 現在	半導体製造装置 (枚葉装置、プラズマCVD装置)	● 業務内容 [機械設計] 仕様打合せ、スケジュール管理、構想設計、詳細設計、機構設計、部品設計、金型設計 ● 詳細 半導体製造装置(枚葉装置、プラズマCVD装置)の詳細設計(客先要求仕様に対応した装置の設計) 板金筐体の部分・詳細設計、ガスの配管設計(取り回しなど)、板金・配管の組立図作成及び部品図作成、部品リスト作成及び部品手配 ◎ 成果：既存製品より10%の軽量化を達成 (技術要素)配置、配管、配線、治具 (ツール)Auto-CAD, CATIA, ME10	チームリーダー/5名
2002年4月 ～ 2007年3月	製造・試験設備 機器の治工具	● 業務内容 [機械設計] 仕様打合せ、構想設計、詳細設計、機構設計、部品設計 ● 詳細 航空機部品の組立、穴あけ、溶接、検査などの治工具設計補助、部品図作成補助、組立図作成補助、図面維持改訂補助 ◎ 成果：既存製品より2倍の耐久性を達成 (技術要素)配置、配管、配線 (ツール)CADAM	メンバー/10名

・CD株式会社
 事業内容：産業部品メーカー
 売上高：7,000百万円（06年度）
 従業員数：150名
 非上場

期間	担当製品	担当業務	役割/メンバー数
2001年4月 ～ 2002年3月	車載電子部品	● 業務内容 [機械設計] 仕様打合せ、構想設計、詳細設計、機構設計、部品設計 ● 詳細 乗用車のエンジンルーム内に搭載する電子部品を格納する筐体とその搭載部品の設計を行う。 仕様書・計画図に基づき、耐熱性、耐振動性等搭載条件を考慮して材料選定、形状等各部品の詳細設計 ◎ 成果：既存製品より30%の省エネ化を達成 (技術要素)配置、配管、配線、治具 (ツール)M/CADAM, CATIA	メンバー/5名

■自己PR

開発途中の大幅な仕様変更が多く、計画より予算や納入期限を超過してしまうケースが多発していた。その改善策として、顧客との事前のヒヤリングを綿密に行い、密にコミュニケーションを持つことにより、計画通りの進行につなげることができた。

■資格・表彰など

期間	内容
2001年7月	CAD基礎CATIA研修受講
2002年7月	I-DEAS基礎研修受講
2004年5月	TOEIC755点

以上